

# Module Solutions EDGE™

The logo consists of a solid blue square with the word "CORNING" written in white, uppercase, serif font centered within it.

Les modules EDGE™ à faible perte constituent une interface entre le connecteur MTP® d'un trunk MTP et les jumpers LC duplex qui se connectent directement à l'électronique. Ces modules sont dotés d'adaptateurs LC anti-poussière compatibles VFL et sont fabriqués avec la technologie Corning® CleanAdvantage™, un processus innovant de nettoyage et d'étanchéité effectués en usine qui minimise le transfert de saletés et vous permet de vous connecter en toute confiance.

Tous les modules EDGE répondent aux normes RoHS et sont idéaux pour les applications de centres de données, de réseaux locaux (LAN) et de réseaux de stockage (SAN).

## Spécifications

### Spécifications générales

Type de produit	Panneaux et Modules
Application	Data center LAN/SAN

### Normes

RoHS	Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
------	---

### Conception

Type de boîtier	Modules
-----------------	---------

## Ordering Information

Référence du produit	Product Description	Units Per Delivery
ECM-UM12-04-89G	12 FO, connecteur LC Duplex vers MTP®, monomode (OS2) avec meilleure tolérance aux courbures	Piece
ECM-UM12-05-93Q	12 F, 50 µm (OM4), LC Duplex, PC, MTP® PC, Connecteur (broché), multimode	Piece
ECM-UM12-05-93T	12 FO, 50 µm multimode (OM3), LC Duplex, PC, MTP® PC, Connecteur (broché), multimode	Piece



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Lelpziger Strasse 121 • 10116 Berlin, Allemagne  
 +33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à [www.corning.com/opcomm/emea/trademarks](http://www.corning.com/opcomm/emea/trademarks). Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2025 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.